

# 中方呼吁利比亚各方为政治解决利比亚问题创造条件

新华社联合国8月20日电(记者 潘云召)中国常驻联合国副代表戴兵20日在安理会利比亚问题公开会上发言,呼吁利比亚各方以国家和人民利益为重,加强对话协商,打破政治僵局,为政治解决利比亚问题创造条件。

戴兵说,近期,利比亚国民代表大会和最高国家委员会成员在埃及开罗举行会议,讨论选举法、组建统一政府等关键问题。同时,利比亚各方在选举、行政权力、国家预算等问题上依然存在分歧。希望利比亚各方以将于10月中旬举行的全国和解大会为契机,推进和解进程,为政治过渡注入新动力。

戴兵说,利比亚问题延宕十多年,早日实现持久和平是民众共同呼声。中方呼吁利比亚各方保持克制,在“5+5”联合军事委员会框架下加强沟通、增信

释疑,切实维护停火局面,避免军事摩擦和对抗。

戴兵表示,中方期待利比亚各方通过对话协商解决经济和财政方面争议问题,以更好恢复稳定经济形势。国际社会要加大对利比亚经济发展、难移民管理、洪水灾害重建的支持力度,切实缓解人道压力。

戴兵强调,利比亚被冻结资产是利比亚人民的共同财富。安理会第2701号决议应得到落实,有关国家要采取有效措施保护被冻结资产,制裁委专家小组要就此提出务实实用的建议,以解决利方合理关切,助力利比亚国家重建和发展。希望联合国利比亚支助特派团继续秉持“利人主导、利人所有”原则,加大劝和促谈,为推进利比亚政治过渡、实现持久和平作出更多努力。

## 中企承建的莫桑比克北部市政供水项目正式启用



8月19日,在莫桑比克北部彭巴市,莫桑比克总统纽西(前)出席配水中心和管网项目启用仪式。

中国电建在莫桑比克北部德尔加杜角省省会彭巴市承建的配水中心和管网项目19日正式启用,莫桑比克总统纽西出席仪式并按下水泵启动按钮。

新华社发

## “2024减贫营”巴西决赛落幕

新华社里约热内卢8月20日电(记者 王天聪)日前,“中拉青年应对全球挑战——2024减贫营”巴西赛区决赛在里约热内卢落幕。来自中国清华大学与巴西高校的50余名师生参加决赛,结合学科专业与跨文化视角展示了应对贫困问题的创新手段和多样化策略。

参赛小组围绕经济政策、数字技术、公共卫生、能源与环境可持续性、农业、灾害应对、教育与职业发展等议题进行项目汇报。来自清华大学的参赛队伍“太阳能哨兵”获得金奖,该团队聚焦巴西贫困社区电力供应不稳定问题,旨在通过安装太阳能紧急照明灯和USB充电站,提升社区应对自然灾害和停电的能力。

清华大学的“地热电力”团队和里约热内卢联邦大学的“贫民窟的绿色振兴”团队荣获银奖。前者展示了利用厄瓜多尔地热能缓解贫困的潜力,后者致

## 中拉青年携手应对全球挑战

力于在贫困社区实施集体菜园的城市农业计划,旨在提升社区的食品安全和环境可持续性。

来自清华大学的“金色按钮”团队、里约热内卢联邦大学的“原住民地区的疟疾”团队和“亚马孙地区的多维贫困”团队荣获铜奖。

里约热内卢联邦大学高等研究院院长安娜·塞莉娅·卡斯特罗表示,这场活动有助于展示巴西与中国在全球减贫方面的共同努力。

清华大学经济管理学院中国—拉丁美洲管理研究中心主任陈涛涛表示,中巴两国师生通过参与专家研讨会、实地参观企业等多样化学习方式,围绕减贫主题展开探讨,通过互学互鉴,切实推动两国在减贫领域的经验共享。

该赛事由清华大学和里约热内卢联邦大学共同主办,是庆祝中巴两国建交50周年系列活动之一。

## 阿塞拜疆正式申请加入金砖国家合作机制

新华社巴库8月20日电(记者 钟忠)阿塞拜疆外交部20日说,该国已正式申请加入金砖国家合作机制。

据阿塞拜疆新闻社报道,阿外交部发言人艾汉·哈吉扎德当天宣布了这一消息。

今年7月,上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行。峰会期间,阿塞拜疆曾表达加入金砖国家合作机制的意愿。

2006年,巴西、俄罗斯、印度和中国四国外长举行首次会晤,开启金砖国家合作序幕。为应对金融危机,四国领导人2009年6月在俄罗斯举行首次会晤,金砖国家间的合作机制正式启动。2010年12月,四国在协商一致的基础上,正式吸收南非加入机制。2023年8月24日,金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会宣布,邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员,其成员资格从2024年1月1日起生效。

## 欧盟批准德国50亿欧元补贴建设芯片工厂

新华社布鲁塞尔8月21日电(记者 丁英华 张兆卿)欧盟委员会20日批准一项总额50亿欧元的国家援助计划,支持欧洲半导体制造公司在德国德累斯顿建设和运营一家芯片制造工厂。

欧洲半导体制造公司是台积电、博世、英飞凌和恩智浦共同投资的合资企业。欧盟委员会当天发表公报说,这项援助计划将增强欧洲在半导体技术领域的供应安全、韧性和数字主权,同时促进欧洲数字化和绿色转型。

据德国向欧盟委员会报告的计划,这个支持在德累斯顿建设运营芯片工厂的项目旨在满足汽车和工业应用的需求。工厂计划2029年全面投入运营,预计年产48万片晶圆。

据介绍,该工厂将作为一家开放式代工厂运营,可为欧洲中小企业和初创企业提供专门支持,并为欧洲科研提供助力。